**报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基 本 信 息** | | | | | | | | | | |
| 公司名称 | |  | | | | | | | | |
| 公司地址 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | | 手机 | |  | | |
| 电话 | |  | | | | 传真 | |  | | |
| 邮箱 | |  | | | | 邮编 | |  | | |
| 公司规模 | | 人 | | | 公司网址 |  | | | | |
| **参 展 信 息** | | | | | | | | | | |
| 拟参展产品/技术类别（勾选拟参展产品或技术分类。表中未列明的，请在“其他”栏内写明） | | | | | | | | | | |
| **一、制作与播出**  **1.1**摄录编设备  **1.2**视音频制作设备  **1.3**编转码设备  **1.4**演播室设备  **1.5**IP演播室设备  **1.6**播控设备  **1.7**内容制作平台  **1.8**媒体资产管理系统  **1.9**全台制播网络系统  **1.10**转播车  **1.11**演播室周边设备 | **二、业务平台与终端**  **2.1**智能电视操作系统（TVOS）  **2.2**智能家居与智能终端  **2.3**智能应用与服务  **2.4**专业放映设备  **2.5**互动显示设备  **2.6**大屏幕显示设备与系统  **2.7**数字广告系统  **2.8**视频会议与通讯  **2.9**多屏互动  **2.10**融媒体平台  **2.11** IPTV  **2.12** OTT  **2.13**数字版权保护  **2.14**演播室灯光系统  **2.15**智能电源系统 | | | **三、超高清与先进视频**  **3.1**超高清和HDR电视  **3.2** 5G运用  **3.3** 360°视频  **3.4**虚拟现实(VR)/混合现实(MR)  **3.5**增强现实（AR）  **3.6**全景声  **3.7**全息影像 | | | **四、传输与覆盖**  **4.1**有线网络传输设备  **4.2**地面发射传输设备  **4.3**卫星发射传输接收设备  **4.4**移动传输设备  **4.5**互联网数据中心（IDC）  **4.6**内容分发网络（CDN）  **4.7**软件定义网络（SDN）  **4.8**数字广播系统  **4.9**运营支撑系统  **4.10**有线无线卫星融合分发系统  **4.11**混合广播系统  **4.12**固移融合分发系统 | | **五、信息安全与监测监管**  **5.1**安全管理与服务  **5.2**物理安全产品  **5.3**主机安全产品  **5.4**网络安全产品应用安全产品  **5.5**内容安全产品  **5.6**数据安全产品  **5.7**身份与访问管理产品  **5.8**终端安全产品  **5.9**监测监控系统  **5.10**安全播出运维  **5.11**智能安全运维 | **六、新技术应用**  **6.1**互联网新技术  **6.2**云平台  **6.3**大数据  **6.4**移动互联网  **6.5**移动智能应用与服务  **6.6**新媒体运营支撑系统  **6.7**人工智能  **6.8**区块链  **6.9**物联网 |
| 其他： | | | | | | | | | | |
| 参加意向 | | | □ 参加展览 □ 参加新品推介会 □ 加入企业宣传册 （可多选） | | | | | | | |
| 公司简介 | | |  | | | | | | | |
| 展示产品或  技术方案介绍 | | | （描述参展产品技术方案，包括产品/技术方案名称、产品/技术方案配图、产品功能说明等） | | | | | | | |
| 拟展示产品/技术所获得国内外奖项和专利情况说明 | | | （说明拟参展产品/技术所获得的国内外奖项和专利，须附证书复印件加盖公司章） | | | | | | | |
| 与国内外同类产品技术优势介绍 | | | （描述参展产品/技术与国内外同类产品的技术优势，如有分析数据请列明） | | | | | | | |
| 国内外应用  案例介绍 | | | （介绍企业产品技术在国内外实际应用案例或说明） | | | | | | | |
| 市场前景及  经济评价分析 | | | （描述企业对参展产品/技术未来市场发展前景，对所产生的经济效益予以说明） | | | | | | | |
| 是否有与国内外合作机构在现场举办签约仪式的意向 | | | （企业结合自身现有在谈业务，是否有意愿与合作机构在展览现场举办现场签约仪式） | | | | | | | |
| 带动上下游合作  企业参与推广 | | | （组织已开展技术合作的北京企业参与展览展示或宣传推广，请罗列企业名称，说明其相关性） | | | | | | | |

**以上信息请如实填写。**

**联系人：张士春 010-55565368 18600965598**